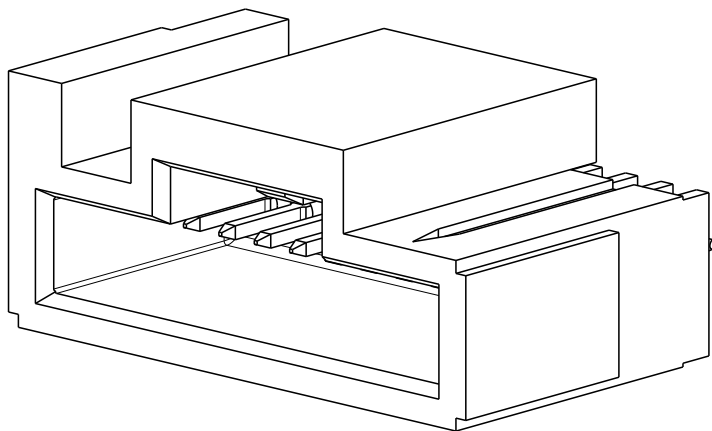
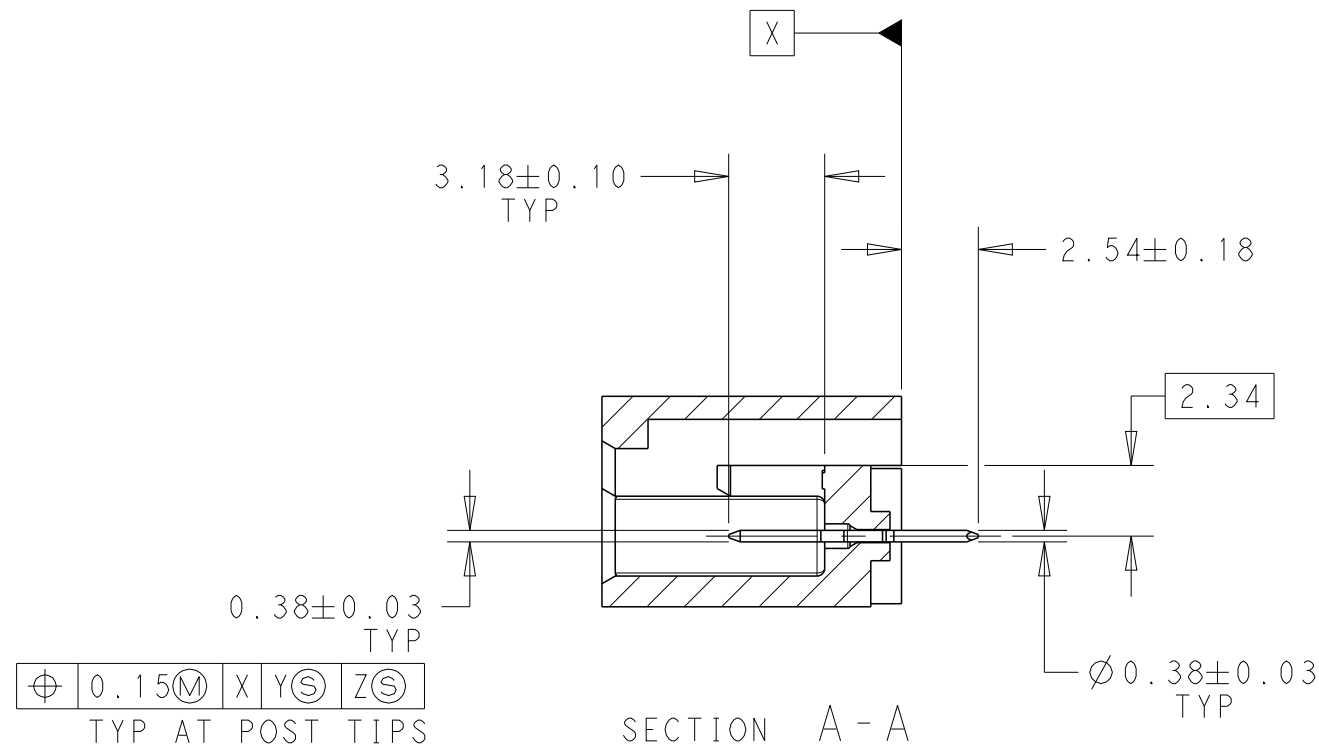
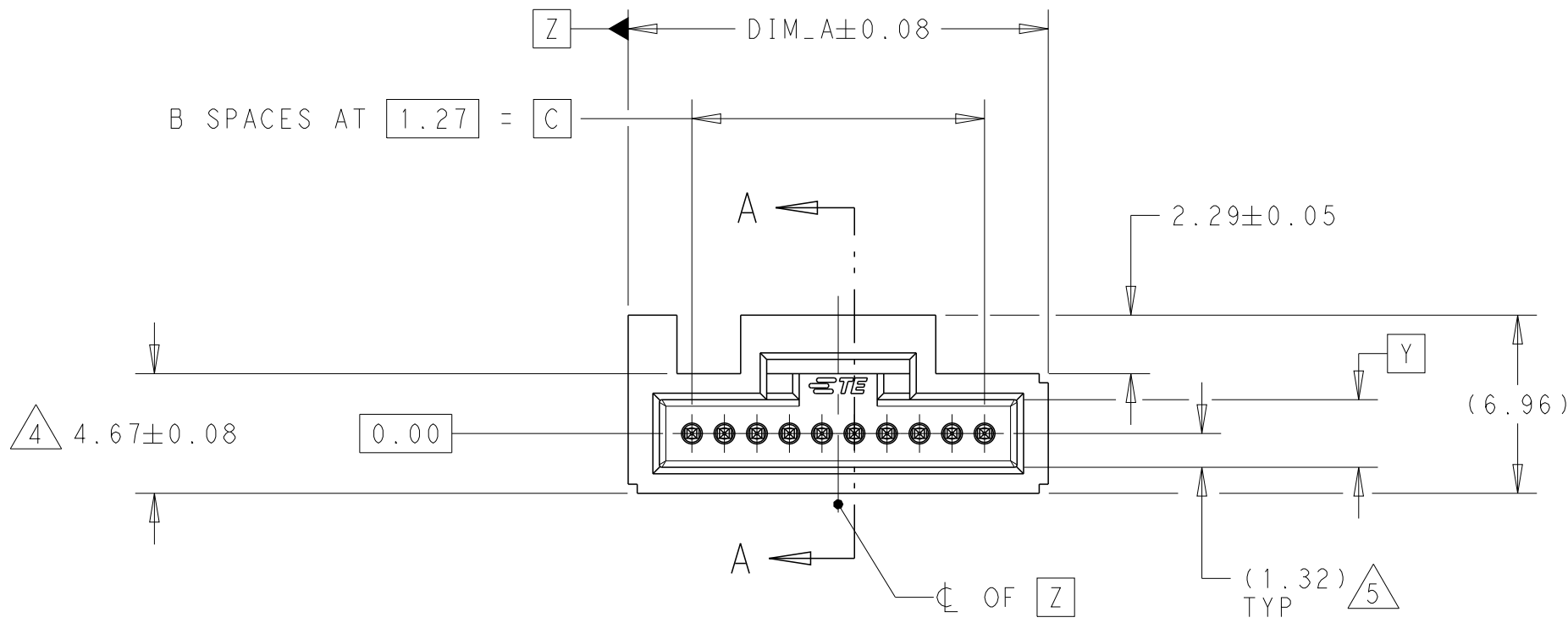
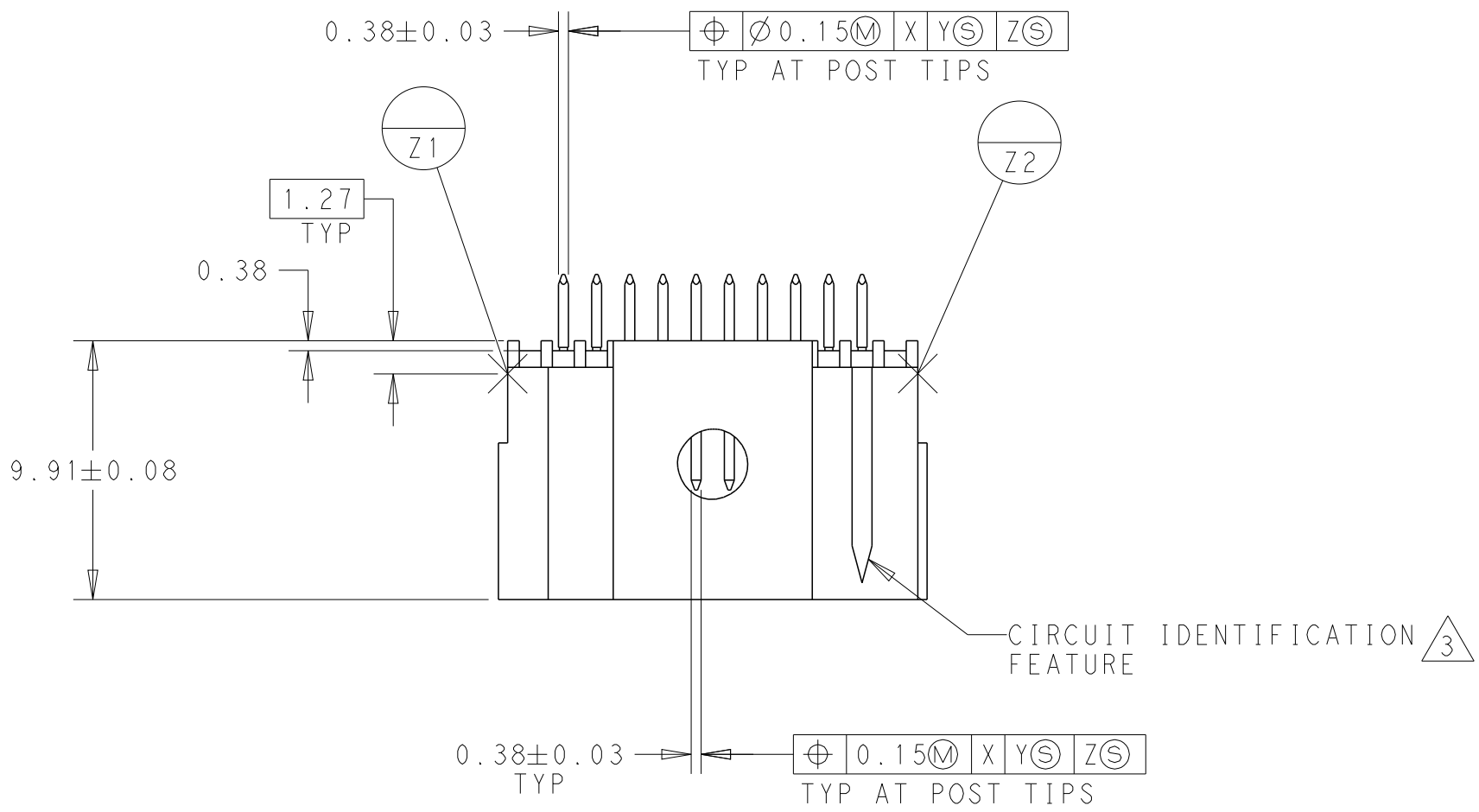
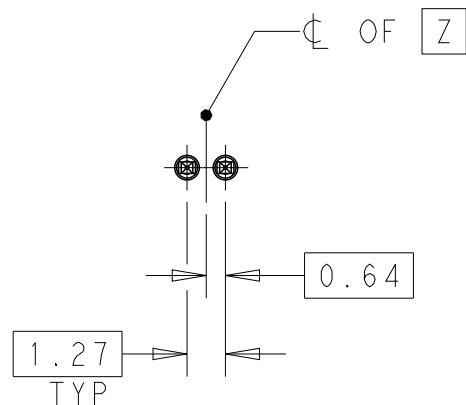
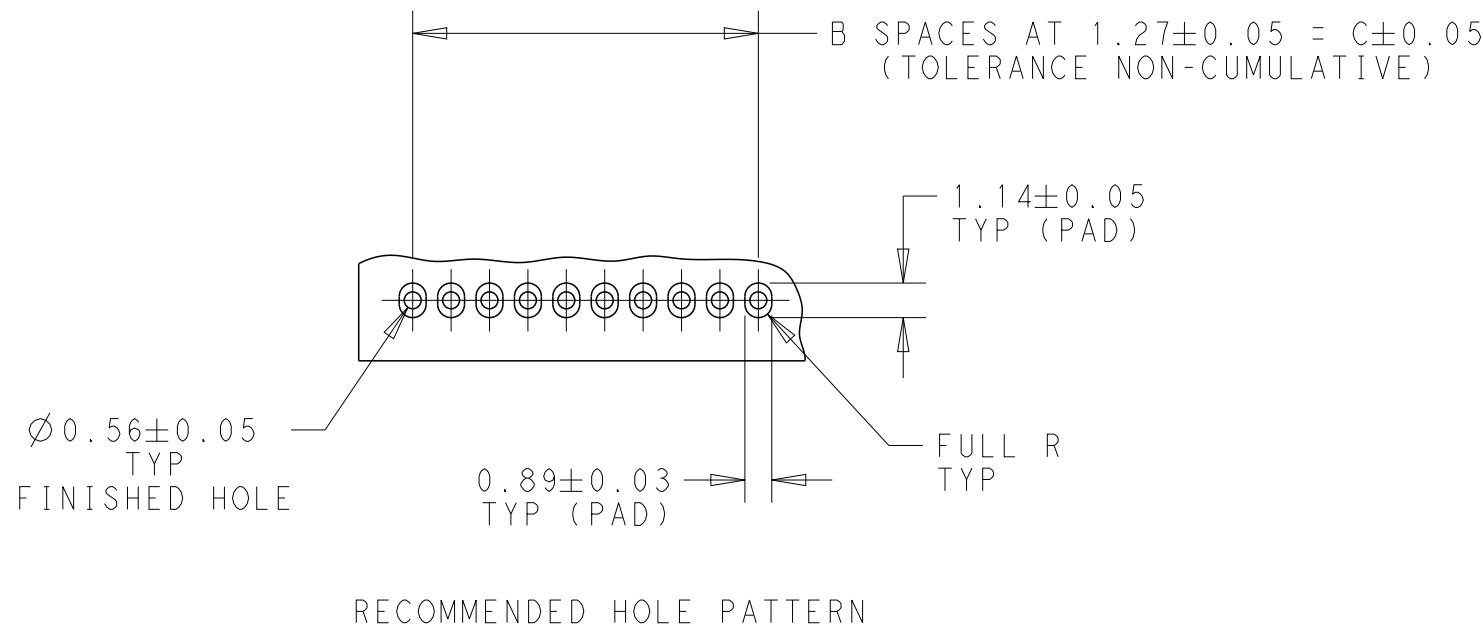


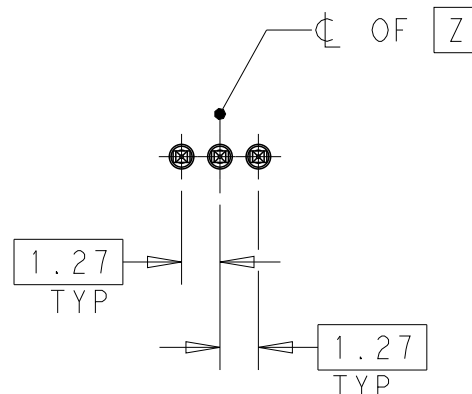
REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REDRAWN/REVISED PER ECO-17-001745	22NOV2017	KS	JO



SCALE 5:1



BASIC DIMENSION FOR
ODD NO OF SPACES
(SEE TABLE)



BASIC DIMENSION FOR
EVEN NO OF SPACES
(SEE TABLE)

1. CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD,SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN-LEAD,ALL OVER 1.27µm MIN NICKEL
2. NOTE DELETED.
3. CIRCUIT IDENTIFICATION FEATURE OMITTED ON 4,5,6 & 7 POSITION HEADER ASSEMBLIES
4. DIMENSIONS APPLY AT BASE OF SHROUD
5. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST & HOUSING
6. NOTE DELETED.
7. CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD,SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN, ALL OVER 1.27µm MIN NICKEL
8. FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE TIN-LEAD ON TIN PLATE AREA. UNDER PLATING SHOULD BE 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT. GOLD AND TIN PLATING MAY NOT OVERLAP
9. FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE TIN ON TIN PLATE AREA. UNDER PLATING SHOULD BE 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT. GOLD AND TIN PLATING MAY NOT OVERLAP
10. NOTE DELETED.
11. MATERIAL - HOUSING:LCP, COLOR-BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY

9	11.43	9	16.41	10	7-146085-1
7	11.43	9	16.41	10	5-146085-1
8	11.43	9	16.41	10	2-146085-1
1	11.43	9	16.41	10	146085-1
FINISH	DIM_C	B SPACES	DIM_A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. SHRISHAIL	22NOV2017	TE Connectivity	
		CHK J. OLSON	22NOV2017		
DIMENSIONS:		APVD J. OLSON	22NOV2017	NAME	
mm		PRODUCT SPEC		HEADER ASSEMBLY, VERTICAL,SINGLE ROW,	
		108-1093		W/ SHROUDED SIDE LATCH,AMPMODU SYSTEM 50	
		APPLICATION SPEC		-	
		114-25031		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL		WEIGHT		A100779C=146085	
		SEE TABLE		RESTRICTED TO	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV E	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9